

Xiaomi 18 Fold sa prvýkrát ukázal naživo. Poháňa ho vlastný čip XRing O3

3.9.2026 - Tomáš Kanálik | Zajtra studio spol.

Spoločnosť Xiaomi ukázala skladací model Xiaomi 18 Fold naživo na veľtrhu IFA 2026 v Berlíne. Podľa portálu Android Authority ide o prvý vlajkový telefón značky s vlastným čipom XRing O3.

Xiaomi 18 Fold prichádza s čipsetom XRing O3

Doteraz existovali len úniky a oficiálne obrázky. Teraz je skladací smartfón vystavený v **červenej farbe** a zblízka vidno **tri fotoaparáty** na zadnej strane. Nápis na module naznačuje ohniskový rozsah od 17 do 80 milimetrov, čo by znamenalo približne 3,3-násobné priblíženie. Väčšina širokých skladačiek sa pritom uspokojí s dvoma fotoaparátmi.

Xiaomi 18 Fold na IFA 2026 | Zdroj: AndroidAuthority.com

Najzaujímavejší je čip. Firma potvrdila, že skladačku poháňa nová generácia jej vlastného procesora, ktorý má desaťjadrový procesor a v teste viacjadrového výkonu má prekročiť 15 000 bodov. Oproti predchádzajúcej generácii to má byť o šesťdesiat percent viac. Grafika G2-Ultra NX má byť rýchlejšia o osemdesiatpäť percent pri o šesťdesiatštyri percent nižšej spotrebe. Telefón zároveň dostane pamäť LPDDR6 s rýchlosťou až **12 800 Mb za sekundu**.

Xiaomi 18 Fold a jeho čip XRing O3 na IFA 2026 | Zdroj: AndroidAuthority.com

Batéria je väčšia, než sa pri tomto tvare čaká

Šéf firmy, Lei Jun, potvrdil batériu s kapacitou **6000 mAh**. Stavia na skladanej štruktúre s dvadsaťpercentným podielom kremíka a hustotou energie 920 Wh na liter, vďaka čomu sa mala zmestiť do tenkého tela bez toho, aby telefón stratil výdrž. Nabíjať sa má výkonom **67 W** po kábli a 50 W bezdrôtovo.

Xiaomi 18 Fold na IFA 2026 | Zdroj: AndroidAuthority.com

Lei Jun tiež vysvetlil tvar displejov. Vnútrotný aj vonkajší panel majú mať **pomer strán ako papier**, teda odmocninu z dvoch ku jednej. Video sa vďaka tomu má zobrazovať bez orezania a dokumenty sa dajú čítať bez približovania. Prezident skupiny Lu Weibing označil model za najvyššie postavený a najvyspelejší kus skladacej série značky.

Xiaomi 18 Fold na IFA 2026 | Zdroj: AndroidAuthority.com

Xiaomi prišlo na veľtrh vo veľkom

Skladačka je len jedna položka z oveľa väčšej expozície. Xiaomi obsadilo **3300 štvorcových metrov**, čo je jeho doteraz najväčšia samostatná výstava mimo domáceho trhu, a ukazuje na nej vyše **380 produktov** od telefónov cez spotrebiče až po autá. Všetko drží pokope systém HyperOS, ktorý má telefón, domácnosť aj vozidlo prepojiť do jedného celku.

Nemali by ste prehliadnuť:

- **Xiaomi 18 Pro odhaľuje parametre: 2 nm procesor, 7 000 mAh batéria a dva 200 MPx fotoaparáty**
- **Informácie o iOS 27 potvrdili zostavu série iPhone 18. Vieme, či je medzi nimi aj skladací iPhone Ultra**
- **iPhone 18 Pro v tejto oblasti opäť prekoná android konkurenciu. O čo ide?**

Predstavenie v Číne pripadá na **7. septembra 2026**, teda dva dni pred očakávanou udalosťou spoločnosti Apple, na ktorej sa čaká jej prvá skladačka rovnakého tvaru. Xiaomi tak súpera predbehne. Otvorená zostáva otázka, či sa telefón vôbec dostane mimo Číny.

Samsung Galaxy Z Fold8 | Zdroj: Lenka Ivančíková

Výrobca o globálnej dostupnosti ani o cene zatiaľ nepovedal nič a doterajšie široké skladačky značky sa u nás nepredávali. Zvyšok parametrov má doplniť až čínska premiéra. Schopné skladacie smartfóny má aj Samsung (**Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra** či **Galaxy Z Flip8**) či **Honor** (v podobe modelu **Magic V6**).

<https://www.mojandroid.sk/xiaomi-18-fold-ifa-2026>